PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-255852

(43) Date of publication of application: 16.10.1990

(51)Int.CI.

COSL 27/06 CO8K 3/24

CO8K 5/10

(21)Application number: 01-268679

(71)Applicant: CHISSO CORP

(22)Date of filing:

16.10.1989

(72)Inventor: HISATSUNE YASUNORI

(30)Priority

Priority number: 63305802

Priority date: 02.12.1988

Priority country: JP

(54) ANTISTATIC VINYL CHLORIDE RESIN COMPOSITION AND MOLDING

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the title composition which can give a molding excellent in antistatic properties and freed from blooming, bleeding, etc., by mixing a vinyl chloride resin with specified amounts of an ester plasticizer and a perchlorate compound.

CONSTITUTION: 100 pts.wt. vinyl chloride resin (A) is mixed with 20-200 pts.wt. ester plasticizer (B) having at least one ester bond in the molecule and 0.5-30 pts.wt. compound (C) containing a perchlorate to produce an antistatic vinyl chloride resin composition. Examples of component B which can be desirably used include compounds of the formula (wherein R1 and R3 are each a 3-15 C alkyl or alkenyl; R2 is H or a methyl; and n is 3-20), e.g. triethylene glycol caprylate,. Examples of component C which can be desirably used include tetramethylammonium perchlorate and sodium perchlorate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-255852

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)10月16日

C 08 L C 08 K

7167-4 J 7167-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全5頁)

会発明の名称

帯電防止性塩化ビニル系樹脂組成物および成形物

顧 平1-268679 20特

经出 頤 平1(1989)10月16日

優先権主張

❷昭63(1988)12月2日每日本(JP)動特願 昭63-305802

79発 明者 久 恒

康典

千葉県市原市辰巳台東2丁目17番地

勿出 類 人 チッソ株式会社 大阪府大阪市北区中之島3丁目6番32号

弁理士 佐々井 弥太郎 外1名

1. 発明の名称

帝電防止性塩化ビニル系樹脂組成物をよび成形物

2. 特許請求の範囲

(1) 塩化ビニル樹脂100重量部に対して、分子 中に少なくとも一つのエーテル結合をもつたエス テル系可塑剤20~200重量部かよび通塩素酸 塩を含む化合物 0.5~30重量部を配合してなる 帝電防止性塩化ビニル系樹脂組成物。

(2) 塩化ビニル樹脂100重量部に対して、一般 太

(式中、R:及びR:は炭素数が3~15のアルキ ル基またはアルケニル基、 Ra は水素または メチ ル盖、mは3~20の整数を表す。) で汲わされ るエステル系可塑剤20~200重量部⇒よび一 設式

(式中、 R₁、R₂、R₃及び R₄ は各々、アルキル、 アリール、アリールアルキル、アルキルアリール 又はエーテル結合を有するアルキル基を示す。) で表わされる通塩素酸塩化合物 0.5~30 重量部 を配合してなる帯電防止性塩化ビニル系樹脂組成

(3) 夕なくとも一つのエーテル結合をもつたエス チル系可塑剤が

「アルキレンを、芳倉茶型、 (式中、Xは炭素数2~8の芽香飲もるいは脂肪。 接もしくは脂環式の二塩基酸残基を、Rは同一又 **は異なつていてもよい、炭素数3~15のアルキ** ル茜を、Aは炭素数2~4のアルキレン基をそれ。 それ表わし、m、nは阿一又は異なつていてもよ

(2)

い1~7の整数である。ただしA+Rの合計炎素数は5~17とする。) で表わされる化合物である請求項(1)記載の組成物。

- (4) 過塩素酸塩が過塩素酸リチウムであり 0.5~ 5 重量部配合してなる請求項(3)配載の組成物。
- (5) 塩化ビニル樹脂 1 0 0 重量部に対して、一般 式

(式中、R1及びR1は炭素数が3~15のアルキル苦またはアルケニル苦、R1は水素またはメチル苦、nは3~20の整数を表す。)で表わされるエステル系可塑剤20~200重量部および一般式

$$R_1$$
 i_+
 $(R_2-N-R_4)(C \& O_4)$
......(2)
 R_3

(式中、Ri、Ri、Ri及び Ri 社各々、アルキル、 アリール、アリールアルキル、アルキルアリール

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、帯電防止性に優れた軟質塩化ビニル 系樹脂組成物やよび成形物に関する。

(従来の技術かよび問題点)

塩化ビニル樹脂は、安価で、成形性が良好なうえに優れた特性を有するため色々な用途に使われている。また可塑剤を配合することにより、成形物に飲かさを持たせることができ、いろいるな見合いのものを作ることができる。しかし塩化ビニル樹脂成形物は、香電しやすいのが欠点である。そのため奇電をきらりよりな用途には元来いるいろな工失がなされてきた。たとえば、①カーボン製剤を設加する方法、②帯電防止剤を成かける方法、②帯電防止剤を成がなの設面に 金額加する方法、②帯電防止剤を成形体の設面に 金額かする方法、をもげることができる。

しかし、これらの方法にはいずれも欠点がある。 すなわち①の方法では、帯電防止には十分な効果 があるが、成形物は黒色のものしかできない。色 又はエーテル結合を有するアルキル基を示す。) で表わされる通塩素設塩化合物 0.5 ~ 3 0 重量部 を含有する帯電防止性塩化ビニル系樹脂軟質成形 物。

(6) 塩化ビニル樹脂100重量部に対して、一般 大

(式中、Xは炭素数2~8の 労労級もるいは別助 鉄もしくは間環式の二塩基酸残益を、Bは同一又 は異なつていてもよい、炭素数3~15のアルキ ル基を、Aは炭素数2~4のアルキレン基をそれ ぞれ表わし、m、nは同一又は異なつていてもよ い1~7の整数である。ただしA+Rの合計炭素 数は5~17とする。)で扱わされるエステル系 可短剤20~200重量部をよび過塩素硬塩化合 物0.5~30重量部を含有する帯電防止性塩化ビ ニル系樹脂軟質成形物。

ものや透明な製品が得られない。②の方法では、 帝電防止効果が十分ではなく、また添加した帝電 防止剤などの表面へのにじみ出すブリード現象な どの問題がある。また、③の方法は、効果が一時 的なもので持続性がない。本発明者らは、上記問 類点を解決すべく鋭意研究の数果、本発明を完成 するに至つた。

すなわち、本発明の目的は十分帯電防止効果があり、透明な成形物が得られ、かつブリード現象のない成形物が得られる塩化ビニル系樹脂組成物を提供するととである。また、帯電防止されたブリード現象のない軟質塩化ビニル系樹脂成形物を提供するととである。

(問題点を解決するための手段)

本発明の帯電防止性塩化ビニル系樹脂組成物および成形物は、塩化ビニル樹脂100重量部に対して、分子中に少なくとも一つのエーテル結合をもつたエステル系可塑剤20~200重量部を配合してまるととを特徴とする。

更に詳しく本発明の組成物をよび成形物につい (3) てのべると、その一つは、塩化ビニル樹脂100 食量部に対して、一般式

(式中、 B_1 及び B_2 は炭素数が $3\sim150$ アルキル基またはアルケニル基、 B_2 は水素またはメチル基、n は $3\sim20$ の整数を表す。)で表わされるエステル系可塑剤 $20\sim200$ 重量部分よび一般式

(式中、B₁、B₂、B₄及び B₄は各々、アルキル、 アリール、アリールアルキル、アルキルアリール 又はエーテル結合を有するアルキル基を示す。) で表わされる過塩素酸塩化合物 0.5 ~ 3 0 重量部 を配合してなることが特徴である。

ては共産合成分が50多未満合むものであり、共 重合成分モノマーとして酢酸ピニル、ピニルエー テル、アクリル酸エステル、メタクリル酸エステ ル、エチレン、プロピレンなどをあげることがで きる。

本発明の組成物やよび成形物における分子中に 少さくとも一つのエーテル結合を持つたエステル 系可選剤の例をつぎに示す。

一般式(1)で示される化合物の例としては、トリエチレングリコールのカプリル酸エステル、テトラエチレングリコールのオクチル酸エステル、ポリエチレングリコールと2エチル酪酸とのジエステル、ポリエチレングリコールと2ーエチルへキサン酸とのジエステルなどをあげることができる。その使用量は塩化ビニル樹脂100重量部に対して20~200重量部である。該可塑剤の使用量が少なすぎると荷電防止効果は低下する。逆に多すぎると成形物からの可塑剤のにじみだしが超とるので好ましくない。

一般式(3)で示されるエステル可避剤としては、

他の一つは、塩化ビニル樹脂100重量部化対 して、一般式

本発明の組成物および成形物に使用される塩化 ビニル樹脂としては、懸濁重合、塊状重合など特 に重合方法によつて限定されるものではなく、塩 化ピニルホモポリマーもしくはコポリマーまたは とれらの混合物が用いられる。 はコポリマーとし

ジプチルセロソルプフタレート、ジエチルセロソ ルプフタレート、ジプチルセロソルプアジペート、 ジエチルセロソルプアジペートがあげられる。ま た、つぎに示す化合物とアジピン酸とのジエステ ルまたはフタル酸とのジェステルをあげることが できる。

エチレングリコールモノオクチルエーテル、
ジエチレングリコールモノブチルエーテル、
ジエチレングリコールモノブチルエーテル、
ジエチレングリコールモノ、プチルエーテル、
トリエチレングリコールモノブロピルエーテル、
テトラエチレングリコールモノエチルエーテル、
プロピレングリコールモノオクチルエーテル、
プロピレングリコールモノオクチルエーテル、
プブロピレングリコールモノブチルエーテル、
プチレングリコールモノエチルエーテル、

本発明組成物および成形物に係わるエステル可 盟剤の使用量は、塩化ビニル樹脂 100重量部に 対して20~200重量部である。該可盟剤の使 用量が少なすぎると帯電防止効果は低下する。逆 に多すぎると成形物からの可塑剤のにじみ出しが 超るので好ましくない。

本発明組成物かよび成形物に係わる過塩素酸塩 を含む化合物の例として、一般式図で示される化 合物としては、過塩素酸テトラメチルアンモニウ ム、通塩素酸テトラエチルアンモニウム、通塩素 **酸テトラプロピルアンモニウム、通塩素酸テトラ** プチルアンモニウム、通塩素酸テトラペンチルア ンモニウム、過塩素酸ジメチルジプチルアンモニ ウム、通塩素酸ジメチルラウリル-2-(2/ヒドロキ シ)エトオキシエトオキシアンモニウムなどをあ げることができる。また、過塩素酸リチウム、過 塩素酸ナトリウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸 デトラエチルアンモニウム、通塩素酸テトラブチ ルアンモニウム、通塩素酸パリウムなどである。 鉄道塩素酸塩を含む化合物の設加量は塩化ビニル 樹脂100重量部に対して、0.5~5重量部が好 ましい。添加量が少なすぎると帯電防止効果が不 十分で、逆に多すぎると成形物から粉状または放

夹施例1~8、比较例1~8

平均量合度1030のポリ塩化ビニル(チッツ 翻製ニポリットSL)、エーテル結合をもつたエステル系可塑剤、過塩素酸塩など、表に記載された所定の配合物を混合した後、直径8インチのロールで160℃5分間温練し厚さ約1.3 mのシートを得た。このシートを170℃で加圧成形し厚さ1mのシートとした。

得られたシートはすべて透明なものであり、所 定の方法により物性を測定した。その結果を表に 示す。

(発明の効果)・

本発明による塩化ビニル系樹脂成形物は、耐電防止性がすぐれ成形物表面に油状または白い粉末 状になつてしみ出すいわゆるブルーミングがなく、 またブリーディングも起らない。また、従来は帯 電防止性がすぐれてかつ透明な塩化ビニル樹脂フィルムが得られなかつたが、本発明の組成物によ つて得られるようになつた。

実施例1~8をみると、体積抵抗率、設面抵抗

状のものがにじみだすブリード、ブルーム現象が 発生する。

また、本発明の組成物かよび成形物にあつては、 通常、軟質塩化ビニル樹脂、軟質塩化ビニリデン 樹脂に舐加される緑加剤、たとえば高分子改質剤、 熱安定剤、清剤、無料などを本発明の目的を摂わ ない範囲内で使用するととができる。

本発明の組成物および成形物を製造するための 混合、混練方法は、公知の方法で行なりととがで きる。また、本発明の成形物はフイルム、シート など軟質のものであり、通常の方法で成形可能で ある。

以下、本発明を実施例、比較例により説明する。 なお、実施例において用いられた物性評価方法は、 体積抵抗率は JIS K 6723 (軟質塩化ビニルコ ンパウンド)による。表面抵抗率は JIS K 6911 に挙する。 ブリード性試験は、所定の条件で得ら れたシートを温度 8 0 ℃、湿度 8 0 %で4 日間放 置し表面状態を観察し、表面にしみ出しがあるも のを×、ないものを○とした。

率とも低く、いずれも帝電防止効果がすぐれているととがわかる。一方、比較例1、2では、DOPに市版の帯電防止剤を併用した場合で、比較例3、4、8は、DOPに過塩素酸塩類を併用した場合、比較例5~7は、分子中に少なくとも一つのエーテル結合を持つたエステル系可塑剤だけの場合で、いずれも体積抵抗率、表面抵抗率とも十分に低くはなく、帯電防止効果が不十分であることがわか

(5) **表**

4										
691	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	突 龙		1	9 1				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
PVC(ポリ塩化ビニル)	100	100	100	100	100	100	100	100		
DOP(ジオクチルフタレート)										
PEG400-ジ2エチルヘキシルエステル			50			48	45	40		
ジプチルセロソルブフタレート	50			50						
<i>サプチル</i> セロソルブアジペート		50			50					
進塩素酸リチウム	1	1			_					
通塩素酸テトラブチルアンモニウム			1	1	1	2	5	10		
帝電防止剤ゾンデスBL(松本油配理薬剤)										
ニユーエレガンAI(花玉石ケン物)							·			
ジブチルスズメルカプト	2	2	2	2	2	2	2	2		
体積抵抗率 Ω-ca	8.1×10 ⁷	2.4×10°	20×10	25×10°	7.2×10 [†]	1.0×10 ^a	4.8×10	2.3×10 ⁷		
表面抵抗率 Ω	5.3×10°	5.9×10°	1.0×10°	6.2×10°	20×10°	41×10 ^s	1.8×10*	7.6×10 ⁷		
オリード性	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DOP (ジオクチルフタレート) PEG400-ジ2エチルヘキシルエステル ジプチルセロソルプフタレート ジプチルセロソルプアジペート 通塩素酸リチウム 通塩素酸チトラブチルアンモニウム 帯電防止剤ゾンデスBL(松本油原砂薬例) ニユーエレガンAI(花正石ケン粉) ジプチルスズメルカプト 体積抵抗率 Ωーα 決面抵抗率 Ω	PVC(ポリ塩化ビニル) 100 DOP(ジオクテルフタレート) PEG400-ジ2エテルヘキシルエステル ジプチルセロソルブフタレート 50 ジプチルセロソルブアジペート 通塩素酸チトラブチルアンモニウム 帯電防止剤ゾンデスBL(松本油配砂薬鍋) ニユーエレガンAI(花王石ケン鍋) ジプチルスズメルカプト 2 体積抵抗率 Ωーα 8.1×10* 表面抵抗率 Ω 5.3×10*	(利) 1 2 PVC(ポリ塩化ビニル) 100 100 DOP(ジオクチルフタレート)	PVC(ポリ塩化ビニル) 1 2 3 PVC(ポリ塩化ビニル) 100 100 100 DOP(ジオクテルフタレート) 50 PEG400-ジ2エテルヘキシルエステル 50 ジプチルセロソルブフタレート 50 通塩素酸リチウム 1 1 通塩素酸リチウム 1 1 適塩素酸リチウム 1 1 ご生素がアンデスBL(松本油配砂準約) 1 1 ジプチルスズメルカプト 2 2 2 体積抵抗率 Ω - G 8.1×10* 2.4×10* 2.0×10* 染面抵抗率 Ω - G 8.1×10* 5.9×10* 1.0×10*	円	円 円 円 円 円 円 円 円 円 円	大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	円		

井 (つづま)

	Ø Ø			比	比 較			A		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5 2.	PVC(ぶり塩化ビニル)	100	100	100	100	100	100	100	100	
	DOP(ジオタチルフタレート)	50	50	50	50				45	
	PEG400-ジ2エチルヘキシルエステル					50				
	ジプチルセロソルブフタレート						50			
	ジプチルセロソルブアジペート						_	50		
合	退塩素酸リチウム			1						
	退塩素酸テトラブチルアンモニウム				1	A			5	
纫	管理が止剤ソンテスBL(松本他別製物)	2								
	ニユーエレガンAI(花玉石ケン餅)		2							
	ジブチルスズメルカプト	2	2	· 2	2	2	2	2	2	
990	体·積 抵,抗 率 Ω - cm	5.0×10°	3.4×10°	3.4×10°	1.6×10°	6.7×10°	1.9×10 th	3.2×10 ¹⁰	6.5×10°	
性	表面抵抗率 0.	1.5×10 ¹¹	8.5×10 ¹⁰	8.5×10 ¹⁰	3.1×1 0 ³⁰	3.6×1 010	2.0×10 ¹⁸	43×10 ¹¹	1.1×10°	
-	プリード性	×	×	×	×	×	×	×	×	